

卡盟 SDK 开发包配对硬件产品说明文档

1 概述

卡盟平台是一款远特信时空为直营体系终端打造的一款移动办公平台，为了更好的业务推广和能力打造，公司采取开放卡盟核心业务 SDK 软件开发包作为重要的产品战略，创建开放的平台，实现共赢。

1.1 前言

1.1.1 文档编写目的

为了方便各类合作伙伴，系统集成公司及销售渠道等公司自行调用和集成，将卡盟的业务能力集成到合作伙伴自己的业务能力中；本文档主要针对结合卡盟的硬件设备进行说明，指导用户在工作中更好理解的使用。

1.1.2 读者对象

本文档适用卡盟合作商户、推广商户等。

2 产品外观

2.1 信时空白卡



信时空白卡是为配合卡盟设备进行开卡的 SIM 卡，具有唯一的 ICCID，可用于完成写卡操作，此卡必须是在“写卡”完成之后才可以使用。

信时空白卡是集标准 SIM 卡、Micro Sim、Nano Sim 为一体。

SIM 的尺寸分为三种：

标准 SIM 卡：尺寸为 25mm×15mm×0.8mm；

Micro Sim：俗称小卡，尺寸为 12x15mm×0.8mm；

Nano SIM：俗称微卡，尺寸为 12.3mm×8.8mm×0.7mm。

使用 SIM 卡请注意：

- (1) 请勿将卡弯曲，卡上的金属芯片更应小心保护；
- (2) 保持金属芯片清洁，避免沾染尘埃及化学物品；
- (3) 为保护金属芯片，请避免经常将 SIM 卡从手机中抽出；
- (4) 请勿将 SIM 卡置于超过 85℃或低于-35℃的环境中；
- (5) 在取出或放入 SIM 卡前，请先关闭手机电源；
- (6) SIM 卡必须存放在干燥通风的环境下，以免损坏芯片。